

2008年3月期(連結) 通期決算及び次期業績見通し 参考資料

株式会社MARUWA

2008年5月9日

【見通しに関する留意事項】

当資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり、リスクや不確定要素を含んでいます。実際の業績は、今後の経済情勢、市場環境変化など様々な要因によって予想と異なる場合があります。

2008年3月期 通期連結決算概要

1. 経営成績	3	頁
2. 連結損益計算書項目 前期比較	4	
3. セラミック部品事業 部門別概況	5	
4. 海外売上高状況	6	
5. 連結貸借対照表の状況	7	

2009年3月期 通期連結業績見通し

1. 通期業績見通し	8
2. セグメント別 通期売上高予想	8

1. 経営成績

単位:百万円

	07年3月期	08年3月期	増減率
売上高	21,062	20,635	-2.0%
営業利益	1,924	1,576	-18.1%
経常利益	2,090	1,846	-11.7%
当期純利益	1,334	1,100	-17.5%

セラミック部品事業

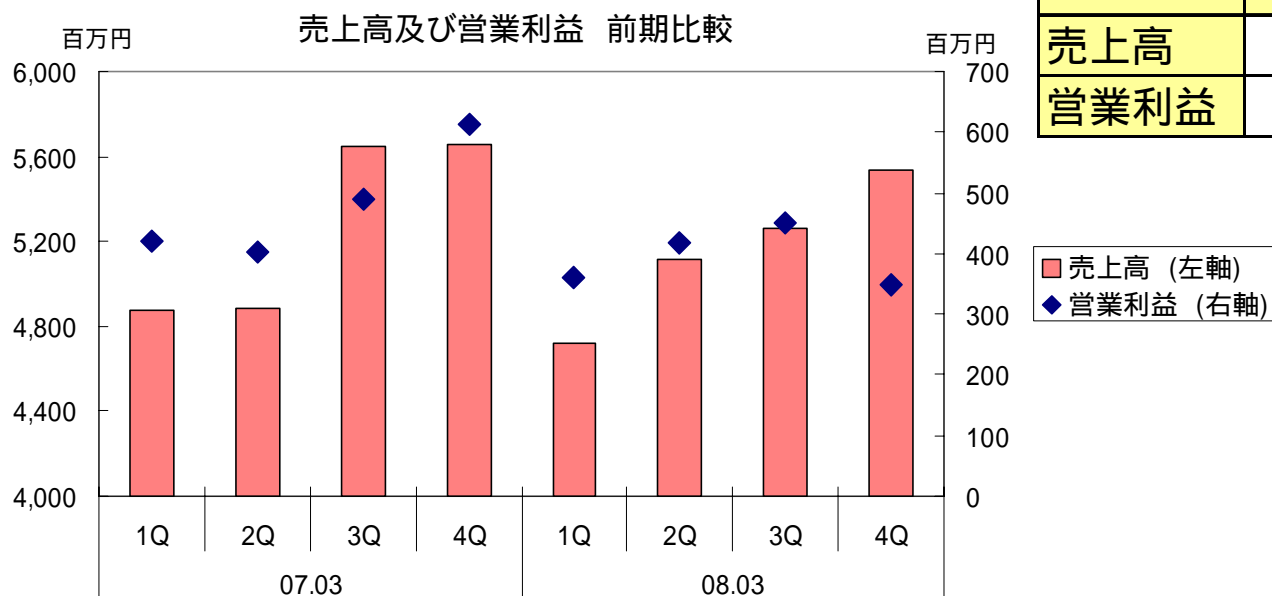
単位:百万円

	07年3月期	08年3月期	増減率
売上高	18,341	18,479	0.8%
営業利益	2,576	2,092	-18.8%

照明機器事業 概況

単位:百万円

	07年3月期	08年3月期	増減率
売上高	2,721	2,156	-20.8%
営業利益	73	6	



2. 連結損益計算書項目 前期比較

単位:百万円

	07年3月期	08年3月期	増減率 %
売上高	21,062	20,635	-2.0%
売上総利益	6,059	5,421	-10.5%
営業利益	1,924	1,576	-18.1%
営業外損益	166	270	
経常利益	2,090	1,846	-11.7%
特別損益	178	262	
税引前利益	1,912	1,584	-17.2%
当期純利益	1,334	1,100	-17.5%

設備投資額	2,350	3,097	31.8%
減価償却費	1,740	1,910	9.8%
研究開発費	687	647	-5.8%

【売上高】照明機器事業の売上高が減少したことにより減収となった。

【営業利益】マレーシア生産子会社における生産設備の集約および再編により、利益を圧迫。第4四半期においては、市場に在庫調整の動きがみられ、減価償却費などの固定費が負担となった。

【営業外損益】子会社為替差損の減少により、前年比増。

【経常利益】営業利益の減少に伴い、前年比減少となった。

【特別損益】生産設備の再編に伴い、固定資産の除売却損を237百万円計上。フィリピン生産子会社の解散に伴う、関係会社整理損96百万円を計上。

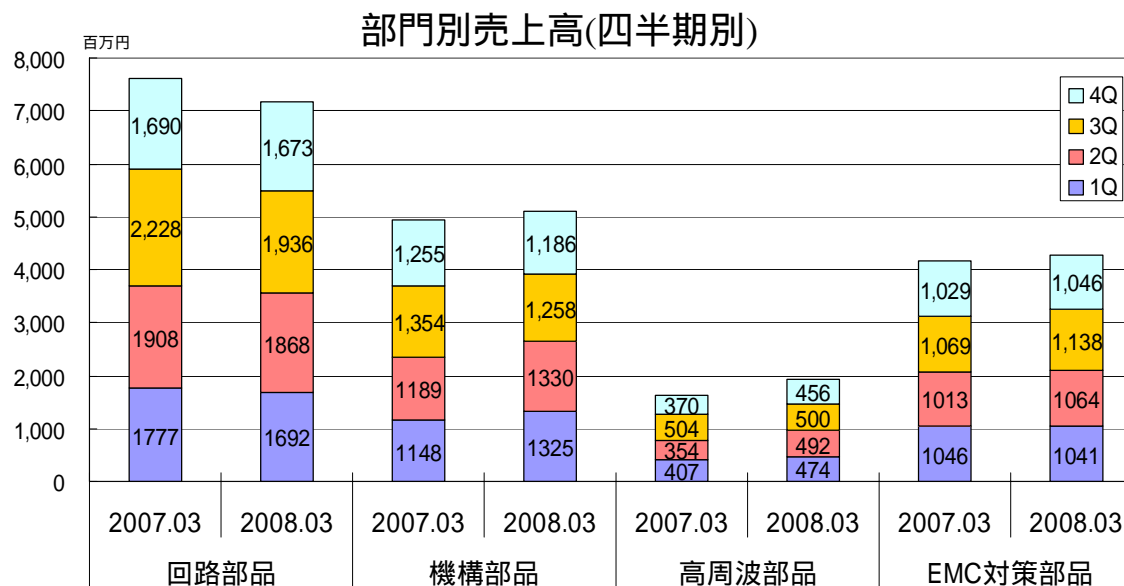
3. セラミック部品事業 部門別概況

部門別売上高

単位:百万円

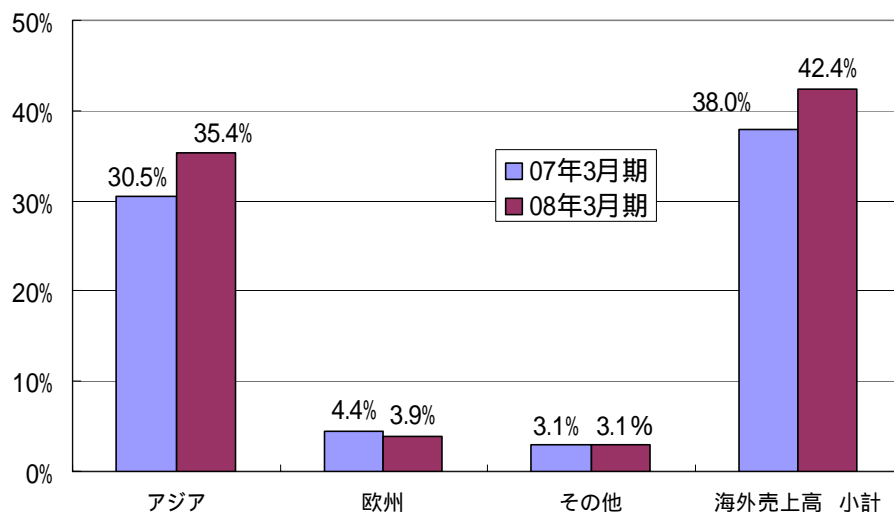
	07年3月期	08年3月期	増減率
回路部品	7,603	7,169	-5.7%
機構部品	4,946	5,099	3.1%
高周波部品	1,635	1,922	17.6%
EMC対策部品	4,157	4,289	3.2%
合計	18,341	18,479	0.8%

回路部品	チップ抵抗器用基板は市場調整のため、第4四半期に売上が落ち込んだ。大型基板も前期に比べ需要が減少。
機構部品	フェライトマグネット製品の通期売上貢献などにより増収。
高周波部品	多層セラミック基板の売上新規計上あり。薄膜基板が市場拡大による増収。
EMC対策部品	EMIフィルタは薄型TV関連で販売増となった。



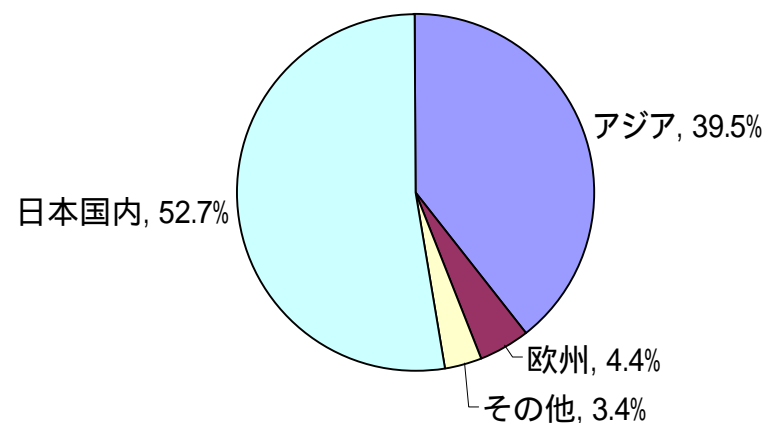
4. 海外売上高状況

地域別売上高比率



各区分に属する主な国又は地域
 アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国
 欧州……ドイツ、イギリス
 その他……アメリカ

地域別売上高比率(照明除く)



海外売上高比率(照明除く)

07年3月期43.6% 08年3月期47.3%

為替状況: 期中平均レート: USD114.13、EUR161.87

5. 連結貸借対照表の状況

単位：百万円

科目	07年3月末	08年3月末	増減	科目	07年3月末	08年3月末	増減
流動資産	18,621	17,697	924	流動負債	4,883	4,268	615
現金及び預金	6,593	6,263	330	仕入債務	2,289	1,708	581
売上債権	7,797	6,649	1,148	その他の流動負債	2,595	2,560	35
たな卸資産	3,559	4,137	578	固定負債	1,082	808	274
その他の流動資産	672	648	24	長期借入金	135	130	5
固定資産	15,250	15,153	98	その他の固定負債	947	678	269
有形固定資産	12,726	12,983	257	負債合計	5,965	5,076	890
無形固定資産	273	225	48	株主資本	27,441	28,142	701
投資その他の資産	2,251	1,944	307	資本金	6,710	6,710	-
資産合計	33,872	32,850	1,022	資本剰余金	9,747	9,747	-
				利益剰余金	11,521	12,325	804
				自己株式	537	639	102
				評価・換算差額等	466	368	834
				純資産合計	27,907	27,774	132
				負債純資産合計	33,872	32,850	1,022

詳細は決算短信をご覧ください。

2009年3月期 通期連結業績見通し



1. 通期業績見通し

単位: 百万円

	08年3月期 実績	09年3月期 予想	増減率
売上高	20,635	20,650	0.1%
営業利益	1,576	1,760	11.7%
営業利益率	7.6%	8.5%	0.9
経常利益	1,846	1,950	5.6%
当期純利益	1,100	1,140	3.6%

設備投資額	3,097	2,650	-14.4%
減価償却費	1,910	1,900	-0.5%
研究開発費	647	650	0.5%

2. セグメント別 通期売上高予想

単位: 百万円

	08年3月期 実績	09年3月期 予想	増減率
セラミック部品事業	18,479	18,700	1.2%
照明機器事業	2,156	1,950	-9.6%
合計	20,635	20,650	0.1%

セラミック部品部門 売上高

単位: 百万円

	08年3月期 実績	09年3月期 予想	増減率
回路部品	7,169	7,980	11.3%
機構部品	5,099	4,610	-9.6%
高周波部品	1,922	2,060	7.2%
EMC対策部品	4,289	4,050	-5.6%
合計	18,479	18,700	1.2%

想定為替レート
米ドル 100円
ユーロ 156円

部門別通期売上高

